PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-105108

(43)Date of publication of application: 09.04.2003

(51)Int.Cl.

C08J 5/18 C08K 3/04 C08K 3/28 C08L101/00 // C01B 31/04

(21)Application number: 2001-300135

28.09.2001

(71)Applicant : FINE RUBBER KENKYUSHO:KK

(72)Inventor: FURUKAWA HIROKO

TAKAGI KAZUHISA TSUCHIYA SOJI

(54) HEAT CONDUCTIVE SHEET

(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light weight sheet having excellent heat conductivity and electromagnetic wave shielding properties using a graphite powder.

SOLUTION: A graphite sheet obtained by backing a polyimide film is pulverized to form a graphite powder. The graphite powder is mixed and dispersed into a base material such as a rubber, a thermoplastic resin or a thermoplastic elastomer to form a sheet.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-105108 (P2003-105108A)

(43)公開日 平成15年4月9日(2003.4.9)

識別記号	F I
CFH	C08J 5/18 CFH 4F071
	C08K 3/04 4G046
	3/28 4 J 0 0 2
	C 0 8 L 101/00
101	C01B 31/04 101B
	審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 5 頁)
特顧2001-300135(P2001-300135)	(71)出廣人 595015890
	株式会社ファインラパー研究所
平成13年9月28日(2001.9.28)	埼玉県さいたま市土手町2丁目7番2
	(72)発明者 古川 裕子
	埼玉県さいたま市土手町2丁目7番2 株
	式会社ファインラバー研究所内
	(72)発明者 高木 和久
	埼玉県さいたま市土手町2丁目7番2 株
	式会社ファインラパー研究所内
	(74)代理人 100109955
	弁理士 細井 貞行 (外2名)
	最終頁に続く
	CFH 1 0 1 特願2001-300135(P2001-300135)

(54) 【発明の名称】 熱伝導性シート

(57) 【要約】

【課題】 グラファイト粉末を用いたもので熱伝導性、電磁波シールド性の優れたシートを提供することである。

【解決手段】 ポリイミドフィルムを焼成して得られる グラファイトシートを粉末化し、そのグラファイト粉末 を、ゴム、熱可塑性樹脂、熱可塑性エラストマー等の母 材に混合分散させてシート状に作製する。

【効果】 軽いシート状で、熱伝導性、電磁波シールド性の優れたものが得られる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリイミドフィルムを焼成して得られる グラファイトシートを粉末化し、そのグラファイト粉末 をゴム、熱可塑性樹脂、熱可塑性エラストマーなどの母 材に分散したことを特徴とする熱伝導性シート。

1

【請求項2】 上記グラファイト粉末は、ポリイミドフ ィルムの 5 μmから 5 0 0 μmの厚さのフィルムを 2 0 00℃以上で焼成後、粉末化したことを特徴とする請求 項1記載の熱伝導性シート。

【請求項3】 上記グラファイト粉末の平均粒子径の大 10 きさが、 $1\sim100\mu$ mであることを特徴とする請求項 1又は2記載の熱伝導性シート。

【請求項4】 上記グラファイト粉末に加えてアルミニ ウム窒化物あるいはアルミニウム酸化物、硼素窒化物を 混合することを特徴とする請求項1乃至3の何れか1項 に記載の熱伝導性シート。

【請求項5】 上記グラファイト粉末を母材に対し5~ 60重量%充填することを特徴とする請求項1ないし4 の何れか1項に記載の熱伝導性シート。

【請求項6】 上記グラファイト粉末を母材に対し20 ~60重量%充填することを特徴とする熱伝導性電磁波 シールドシート。

【請求項7】 上記グラファイト粉末は、平均粒子径が $10 \mu m$ 以下のものと $20 \mu m$ 以上のものの混合である ことを特徴とする請求項5又は6に記載の熱伝導性電磁 波シールドシート。

【請求項8】 上記グラファイト粉末を含有したシート の片面又は両面に、絶縁膜あるいは、絶縁フィルムなど を設けたことを特徴とする請求項1乃至7の何れか1項 に記載の熱伝導性電磁波シールドシート。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子機器や産業機 器における熱の放熱や電磁波ノイズ防止の目的で使用さ れる、熱伝導性の高分子組成物と熱伝導性電磁波シール ド性の高分子組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、パソコンをはじめとする小型電子 機器、産業精密機器などに用いられるCPUは、高性能 化に伴い、発熱量が増大し、放熱、均熱などの熱問題が 40 課題となっている。また、上記した機器よりの電磁波の 発生防止あるいは、素子の電磁波のノイズ防止が課題と なっている。熱問題対策としては、柔軟性の不必要なと ころでは、AI板やCu板が熱伝導や放熱の役目として 用いられている。柔軟性の必要なところには、熱伝導性 材料粉末が充填されたシリコーンゴムシートなどが用い られている。

【0003】充填材としては、A12O1、A1N、B N、SiN、SiOz、MgOなどの粉末や繊維状が用

ラック、球状黒鉛粉末、炭素繊維などが用いられること が知られている。ただ、炭素系を用いた場合は、熱伝導 性とともに電気伝導性も付与される。また、グラファイ トシートのような熱伝導性シートと高分子フィルムなど を積層複合化した例が知られている。電磁波シールド性 については、フェライトのような磁性粉末がゴムシート 内に充填することによりつくられている。この場合は、 熱伝導性シートと同様な使用法が可能である。ニッケ ル、銅などのメッシュ状などでも用いられている。

【0004】また、筐体自身を鉄、クロム、ニッケルな どの金属化合物を含んだ複合材料で作製したり、筐体内 部に金属膜を蒸着法などにより設けることで、電磁波シ ールド効果がもたらされる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】現在の、主にマトリッ クス樹脂として用いられている熱伝導性シートとして は、まだまだ特性改善の要望がある。例えば、熱伝導 性、シートの柔軟性、用途、形状に合わせた加工性の容 易さなどである。髙熱伝導性、髙電磁波シールド性のシ ートにおいては、添加剤の量が通常は多くなり、柔軟性 や切断などの加工性が悪くなるという問題を有する。本 発明では、特殊なグラファイト粉末とゴム、熱可塑性樹 脂、熱可塑性エラストマーなどの母材との複合化におい て、材料組成を検討することにより、従来のものよりの 熱伝導性、電磁波シールド特性の向上を図るとともに、 使いやすさの改善を図った。また、粉末を充填すると、 電気伝導性が付与されて絶縁性が悪くなり、電気機器回 路周辺で用いられる場合は問題になることがある。

[0006]

30

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に本発明が講じた技術的手段は、ゴム、熱可塑性樹脂、 熱可塑性エラストマーなどの母材に分散する基本材料に グラファイト粉末を使用し、その中でもポリイミドフィ ルムを焼成することにより得られるグラファイトシート を粉末化したものである。グラファイト粉末としては、 天然のものから、人工の膨張黒鉛、球状黒鉛などが知ら れている。ポリイミドフィルムを焼成することにより得 られるグラファイトシートは、構造的に、グラファイト 構造(鱗片配列)が進んだものが得られ、熱伝導的にも 優れたものが得られる。

【0007】シートは、作製条件によっては、柔軟性の あるものが得られるが、通常は固くてもろい。また、引 き裂き強度が弱く裂けやすい。従って、グラファイトシ ートは樹脂シートなどと積層化することにより強度を補 強して利用される。グラファイト粉末を分散する母材と しては、ゴム、熱可塑性樹脂、熱可塑性エラストマーな どが用いられる。ゴムの中では、シリコーンゴムが特性 的にも扱い易さの点でも優れている。要するに、グラフ ァイト粉末の分散性がよく、熱伝導性の優れたものが得 いられている。また、炭素系の充填材としてカーボンブ 50 られやすい。熱可塑性樹脂、熱可塑性エラストマーなど

もゴムのかわりに用いられるが、耐熱性や柔軟性を要求される場合にはシリコーンゴムに劣る。 典型的なものとしてはポリスチレン系、ポリオレフィン系、ポリエステル系の樹脂、エラストマーが用いられる。

【0008】上記母材にグラファイト粉末を分散する方 法としては、溶媒を用いたり、あるいは溶媒を用いない 液状で混合しても、あるいは固体を加熱溶融により混合 しても、ローラーを用いて混練り混合してもよい。最終 的な材料の硬さを調整したい場合は、適当に架橋材等を 添加後、熱処理などを行い調整する。グラファイト粉末 の充填量は、グラファイト粉末単独では5~60重量% で目的の熱伝導性が得られ、20重量%以上であると電 磁波シールド性の顕著な効果がみられはじめ、60重量 %あたりが最大の効果がみられる。配合成分としては、 グラファイト粉末を単独で配合する形態ばかりでなく、 アルミニウム窒化物、アルミニウム酸化物、硼素窒化物 等の無機粉末との混合で用いてもよい。更に、無機粉末 を2種以上混合してもよい。無機粉末としては、上記以 外のものを、分散性や寿命改善の目的で混合されること があるが、本発明の目的である熱的特性や電磁波シール ドの基本特性等が大きく影響を受けない範囲であれば何 ら問題はない。母材に対するグラファイト粉末の充填量 が60重量%以上であると、シート形状に成形できにく くなり、目的のシートを得られない。

【0009】アルミニウム窒化物、硼素窒化物の粉末をシリコーンゴムに分散した場合に、粒径や粒の形状によって特性が異なるが、充填量に応じて熱伝導性はある量まではよくなるが、ある量で飽和する傾向となり、さらに添加すると均一分散できなくなり、成形体の機械的強度が極端に弱くなってしまう。無機粉末で充填量を増やして、熱伝導性の改善をする場合、本発明でいうグラファイト粉末を混合することにより、その効果が期待できる。

【0010】グラファイト粉末を作製するポリイミドフ ィルムの厚さは5μmから500μm程度のものがよ い。市販品を用いてもよいし、溶液をガラス板上に塗布 後、加熱処理をしてフィルムを作製してもよい。フィル ムは厚すぎると、熱分解等の影響でグラファイト構造の きちっとしたものが得られにくい。薄すぎると、フィル ムの剛性強度が弱く、粉砕時に取り扱いにくい。粉砕 は、ボールミリングやジェットミリング法を用いて行わ れる。粒径の大きさに分級は、粒度計の測定とミリング の条件により行った。ある平均粒径と分布をもった単独 のもので、平均粒径の異なったもの同士の比較、さらに 平均粒径の異なったものの混合での比較を行ったとこ ろ、熱伝導性、電磁波シールド性につてもその影響があ ることがわかった。特に、平均粒径が10μm以下のも のと、平均粒径が20μm以上のものを混合すること が、効果的であった。平均粒径の異なったものを混合し た方が、グラファイト粉末の母材への分散性を改善でき 50 る。その比率は、体積%で、1/9から9/1の範囲で効果がみられる。電気伝導性、電磁波シールド性についても平均粒径の異なったものを混合した方が、特性がよくなる。また、グラファイト粉末の平均粒子径の大きさは、 $1\sim100~\mu$ mが好適で、 $100~\mu$ m以上は母材の樹脂に充填しにくく、性能も低下し好ましくない。更に、グラファイト粉末を含有した上記シートの何れか片面、又は両面に、絶縁膜又は絶縁フィルム等を積層(ラミネート)してもよい。

10 【0011】請求項1に記載した、ポリイミドフィルムを焼成することにより得られるグラファイトシートを粉末化し、そのグラファイト粉末をゴム、熱可塑性樹脂、熱可塑性エラストマーなどの母材に分散した高分子ミが切け、熱伝導性の優れたシートとなる。上記ポリイミドフィルムの厚さを請求項2記載の範囲とすることで、グラファイト構造のきちっとしたものが得られ、しかもり扱いやすく、熱伝導性の優れたシートが得られる。又、グラファイト粉末の平均粒子径を請求項3記載の範囲とすることで、母材への分散性を均一にでき、熱伝導性の優れたシートが得られる。上記グラファイト粉末の他にアルミニウム窒化物、アルミニウム酸化物、あるいは硼素窒化物の無機粉末を混合する請求項4記載の構成とすることで、熱伝導性の優れたシートが得られる。

【0012】又、前記グラファイト粉末の母材に対する充填量を請求項5記載の範囲とすることで、熱伝導性の優れたシートが得られる。更に、前記グラファイト粉末の充填量を請求項6記載の範囲とすることで、熱伝導性および電磁波シールド特性を合わせ持ったシートが得られる。又、請求項7に記載のように、前記グラファイト粉末として平均粒子径が10 μ m以下のものと20 μ m以上のものを混合することで、グラファイト粉末の母材への分散性が改善でき、熱伝導性、電磁波シールド特性の優れたものが得られる。前記グラファイト粉末を含有したシートの表面に絶縁膜あるいは、絶縁フィルムなどを設けた請求項8の構成により、請求項1から7に記載の熱伝導性電磁波シールドシート特性の優れたものが得られる。

[0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明の熱伝導性シートの 実施例について説明し、同シートの熱伝導性、電磁波シ ールド特性の測定結果を以下に示す。

〈実施例 1 〉厚さ 50μ mのポリイミドフィルムを、 2600 ℃で焼成してシート状グラファイトをまず作製した。このグラファイトシートを 5 mm角程度に鋏で切断後、ジェットミリング法により平均粒径 10μ mの粉末を作製した。そして、そのグラファイト粉末をシリコーンゴム(DY32-1006 U東レ・ダウコーニング社製)に重量%で、 20、 30、 40、 50 、 60 、 70 を充填したものを作製し、熱伝導率の測定を行った。 充填量が 70 重量%のものは、粉末の不均一な分散不良が

5

みられた。熱伝導率($W/(m\cdot K)$)の測定は、京都電子工業社製の迅速熱伝導率測定器QTM-500を用いて行った。比較のために、球状黒鉛をシリコーンゴムに同量充填したものを製作し、同様に実験を行った。結果を表1に示す。表1より、グラファイト粉末を充填した*

* ものが球状黒鉛を充填したものより、熱伝導率が優れていることが明らかである。しかも、グラファイト粉末の充填量が増えると、熱伝導率も向上することが理解できる。

【表1】

				- 4		
グラファイト充填量 [重量%]	20	30	40	50	60	70
グラファイト粉末 [ヤオ/(n·K)]	0. 6	1. 0	1. 7	4. 2	8. 5	6. 8
球状 虽鉛 [W/(n·K)]	0. 3	0. 4	0. 6	0. 9	1. 0	1. 1

【0014】〈実施例2〉アルミニウム窒化物(AIN)を充填材として、同様にシリコーンゴムに30、40、50、60重量%を充填した場合の結果を表2に示す。さらに、それぞれに、5重量%の上記グラファイト粉末をさらに加えた時の結果を表2に示す。表2から明らか※

※なように、アルミニウム窒化物のみを充填したものより、グラファイト粉末を5重量%混合したものが、熱伝 導率が向上されることがわかる。

【表2】

A I N充填量 [重量%]	30	40	50	60
AINのみ [W/(m·K)]	0. 4	0. 5	0. 6	0.8
グラファイト粉末 5 重量%添加 [W/(m·K)]	0. 9	1. 5	1. 8	2. 0

【0015】<実施例3>実施例1の試料を用いて、電磁波シールド性を(株)アドバンテスト社製シールド材評価機、および同社製スペクトラムアナライザR3273を用いて、10MHz~1000MHzの範囲で測定した。その結果を表3に示す。同表から明らかなように、★

★球状黒鉛を充填したものより、グラファイト粉末を充填したものが電磁波シールド性に優れることがわかる。
又、グラファイト粉末の充填量が増えると、電磁波シールド性も向上することが理解できる。

【表3】

グラファイト充填量 [重量%]	20	3 0	40	50	60	70
グラファイト粉末 配合物 減衰量 d B	-3	5	-10	-20	-25	-28
球状黑鉛配合物 減衰量 は 8	0	0	-3	- 5	-8	-10

【0016】〈実施例4〉グラファイト粉末を、ウレタン樹脂に重量%で、0、20、30、40、50、60混合し、加熱・硬化させて試料を製作した。その試料の熱伝導率と電磁波シールド性能を測定した結果を表4に示す。同表から明らかなように、グラファイト粉末を充☆

☆填する母材がウレタン樹脂でも、実施例1に示したリコーンゴムに充填したものと比較して、熱伝導率がそれほど違わないことがわかる。

【表4】

グラファイト粉末 [重量%]	0	20	30	40	50	60
熱伝導率 [W/(m·K)]	0. 2	0. 7	1. 0	1. 5	4. 0	6. O
ノイズ減疫量 dB	0	-6	- 8	-12	-18	-25

【0017】<実施例5>実施例1のグラファイト粉末を充填した試料に、厚さ0.05mmのPETフィルムをラミネートし、表面絶縁化したシートを作製した。そのシートの熱伝導性、電磁波シールド特性を測定したと

ころ、表5の通りであった。グラファイト粉末を用いる と母材が何であれ、電気伝導性が付与される。 【表5】 7

グラファイト充填量 [重量%]	20	30	50	60
數伝導率 [W/(m·K)]	0. 4	0. 8	4. 0	6. 2
減衰量d B	-3	-5	-15	-25

【0018】〈実施例6〉グラファイト粉末の平均粒径 3、20、50、100 μ mで、充填率が50%のもの の熱伝導率及び電磁波シールド性能について比較を行っ

* 径の大きさの異なった粉末(平均粒子径10μmと20 μmの2種)を混合をして作製した場合の結果を表7に 示す。

た。この結果を表6に示す。また、充填率は同じで、粒*10 【表6】

平均粒子径 [μm]	3	20	50	100
熱伝導率[W/(m·K)]	3. 5	5. 6	4. 0	3. 1
減衰量 d B	-20	-25	-25	-23

【表7】

グラファイト粉末 1 0 μm の充填粉末中の割合 [%]	100	75	5 0	2 6	0
グラファイト粉末20μm の充填粉末中の割合[%]	0	2 5	50	76	100
數伝導率 [W/(m - K)]	4. 2	5. 8	6. 8	6. 2	5. 6
減衰量 d 8	-23	-27	-30	-28	-25

[0019]

【発明の効果】本発明の熱伝導性シートは、請求項1~ 8に記載の構成により、軽いシート状で熱伝導性に優 れ、且つ柔軟性や切断等の加工性に優れたシートを提供 がきちっとしたグラファイト粉末を含有したシートを提 供でき、安定した熱伝導性を確保できる。更に、請求項 3の構成により、グラファイト粉末の充填がしやすく、 均一分散した熱伝導性シートを提供することができる。 又、請求項4の構成により、無機粉末のみを混入したシ※

※一トより熱伝導性を向上することができる。更に、請求 項5の構成により、熱伝導性の優れたシートを提供でき る。また、請求項6の構成により、熱伝導性に加え、電 磁波シールド性に優れたシートを提供できる。更に、請 できる。又、請求項2の構成により、グラファイト構造 30 求項7の構成により、グラファイト粉末の分散性を改善 でき、グラファイト粉末が均一に分散したシートを提供 できる。また、請求項8の構成により、絶縁性を確保し ながら、熱伝導性に優れたシートを提供でき、電気機器 回路周辺でも安心して使用することができる熱伝導性シ ートを提供できる。

フロントページの続き

(72) 発明者 土屋 宗次

埼玉県さいたま市土手町2丁目7番2 株 式会社ファインラバー研究所内

Fターム(参考) 4F071 AA22 AA43 AA67 AB03 AF40 AF44 BA02 BB02 BC01 4G046 EA03 EB02 EC05 4J002 BB001 BC021 CF001 CP031 DA026